

日月光半導體 2019 年獎學金申請辦法

第一條、目的：

為培育半導體人才並獎勵高雄地區優秀學子，日月光半導體（以下稱「本公司」）特成立「菁英培育獎學金方案」，作為獎助優秀學生努力向學，俾能減少其工讀時間，專心研讀促進學業進步，特訂定本方案。

第二條、獎學金申請對象：

- 一、學校：成功大學、中山大學、高雄大學、高雄師範大學、高雄科技大學、高雄醫學大學
- 二、報名資格：電子、電機、機械、物理、化學、材料等理工相關科系，碩士學生(日碩生)

第三條、獎學金金額：

每名學生每月補助 10,000 元，共計 21 個月。(補助未滿 21 個月於畢業補足 21 萬元。)

第四條、獎學金申請方式及程序：

- 一、申請時間：2019/9/1 至 2020/5/30 止。
- 二、申請方式：學生應使用『日月光菁英培育獎學金申請表』之專用申請表，並檢附第九條申請文件，於公告截止日前郵寄或 E-Mail 至本公司(以郵戳或 E-Mail 時間為憑)。
To：811 高雄市楠梓加工區中一街 5 號
招募任用部 謝小姐（獎學金作業）
E-mail：Anna_Hsieh@aseglobal.com
- 三、審查：由本公司進行初步資格審查，審查通過將另行通知面試日期。
- 四、經公告錄取之學生（以下稱「獎助生」），需完成履約協定之簽約手續，否則視同放棄。

第五條、獎學金權利及義務說明

- 一、本獎學金每月由本公司以金融機構轉存方式直接發與獎助生。
- 二、獎助生應於畢業或退伍後三十日內郵寄履歷及書面通知予下述單位，將其畢業或退伍一事告知本公司，以利本公司安排其聘用事宜。並於約定報到日至日月光高雄廠履約任職兩年。
TO：日月光半導體製造股份有限公司

811 高雄市楠梓加工區中一街5號

招募任用部 李小姐（獎學金作業）

- 三、獎助生任職待遇由本公司員工聘用敘薪規定辦理並承諾以不低於同等學歷初任待遇任用。若無法履行義務者，須退回全部所領獎學金。
- 四、本公司得依公司整體發展方向、業務需求、人力缺口狀況、獎助生專長並參酌獎助生意願分配其工作崗位分發，獎助生同意接受分發結果。
- 五、本獎學金每月發放時，獎助生仍須為原校理工科系在校生（每學期須檢附在校證明），若不符合前述條件即失去資格，須退回全部所領獎學金。
- 六、畢業後履約期間於公司內考績若為 D 或 IR 連續兩次人員將依履約比例退回補助獎學金。

第六條、獎助權利解除條件：

獎助生發生以下事由發生時，本公司得提前終止並解除其所有獎助權利，該獎助生應返還其所領之獎助金額：

- 一、有轉學、休學、退學、法定修業年限期滿仍無法畢業者。但經本公司或學校教學單位同意其休學，且休學期間不逾一年者，不在此限。
- 二、於在學期間或兵役期間，非經本公司同意，於其他任何企業任職（不論全職或兼職），或於其他公司或機構服研發替代役。
- 三、洩漏其所接觸或知悉之本公司企業內部機密資訊。
- 四、修習表現不佳，學期間必修科有一科（含）以上不及格者。
- 五、於就學期間違反法律或校規、行為有違善良風俗、不參與正常教學活動，或行為有妨礙本公司聲譽或校譽之虞，經輔導後仍未改善者。

第七條、違約罰則：

- 一、獎助生畢業且經本公司聘用後未依約定至本公司報到或未履行服務承諾者，獎助生應返還其所領取之獎助金額。
- 二、獎助生畢業後雖於本公司任職服務但履行服務承諾年限未達二年，獎助生應依照已履行服務年限比例，比例返還培訓補助。

第八條、申請文件：

- 一、日月光菁英培育獎學金申請表
- 二、個人履歷自傳
- 三、學生證及身份證正反面影本各乙份
- 四、檢附大學歷年成績單

